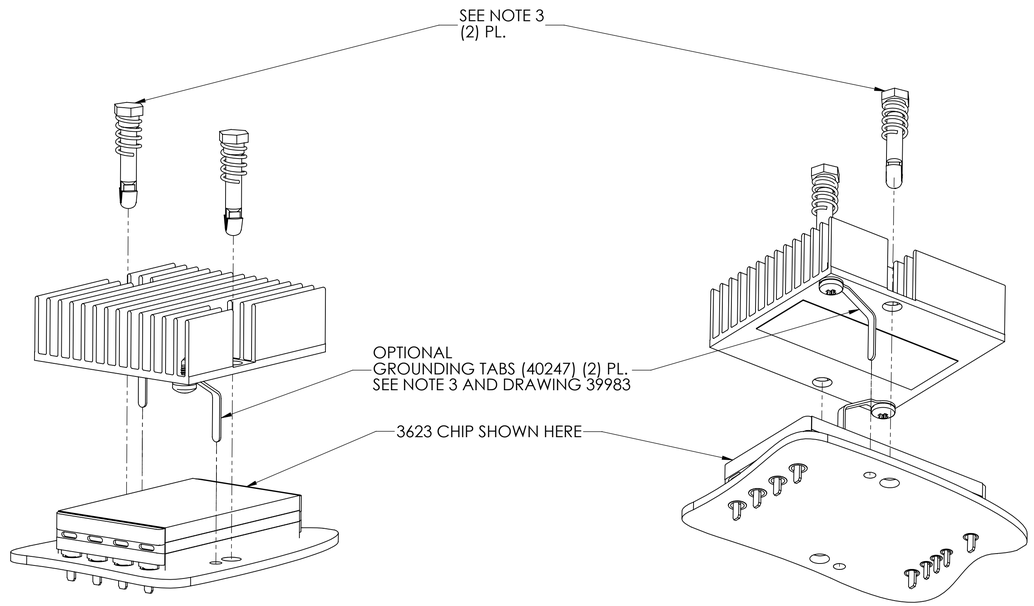
VICOR CONFIDENTIAL

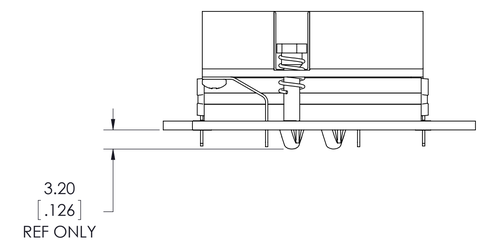
THIS DOCUMENT AND THE DATA DISCLOSED HEREIN OR HEREWITH IS NOT TO BE REPRODUCED, USED OR DISCLOSED IN WHOLE OR IN PART TO ANYONE WITHOUT THE PERMISSION OF VICOR CORP.

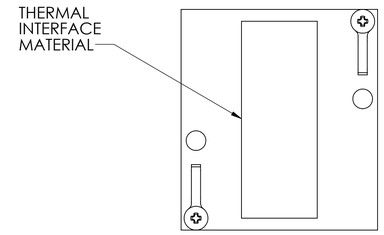
REV.	DESCRIPTION	INTL	DATE	APVD
1	RELEASED PER E140954a	SJW	10/30/14	RH



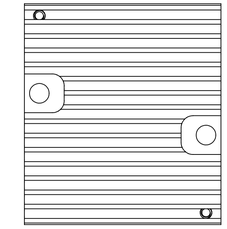
ISO ASSY REF ONLY

ISO ASSY REF ONLY

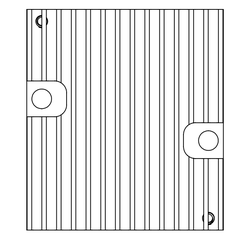




BOTTOM VIEW



X-FLOW (XF)
(HEAT SINK ONLY SHOWN)



LONG-FLOW (LF)
(HEAT SINK ONLY SHOWN)

NOTES:

1. FOR PCB LAYOUT SEE VICOR APPLICATION DRAWING 39983.
2. THE SOLDERING METHOD USED FOR CHIPS (AND OPTIONAL HEATSINK GROUNDING) IS IMPORTANT WHEN SELECTING A THERMAL INTERFACE MATERIAL (TIM). THE PHASE-CHANGE TIM SHOWN IN THESE ILLUSTRATIONS MAY BE DAMAGED BY TEMPERATURES OVER 125C, SO TWO ASSEMBLY PROCEDURES ARE DESCRIBED BELOW:
   (A) FOR HAND-SOLDERING ONLY,
   (B) FOR WAVE-SOLDERING AND/OR HAND-SOLDERING.

   (A) PLACE CHIP AND TOP-SIDE HEATSINK (WITH PRE-ATTACHED TIM AND GROUNDING TABS) ON PCB. WHILE SUPPORTING PCB, INSERT PLASTIC PUSH-PINS THROUGH HEATSINK AND PCB. (SELECT PROPER PUSH-PIN LENGTH FROM TABLE ON THIS DRAWING.) HAND-SOLDER CHIP AND GROUNDING PINS.

   (B) WAVE SOLDERING TEMPERATURES ARE UNSUITABLE FOR PLASTIC PUSH-PINS AND PHASE-CHANGE TIM, SO VICOR TIM 40325 (PARKER CHOMERICS GEL8010) IS RECOMMENDED. APPLY A UNIFORM .003" (.076MM) LAYER OF TIM 40325 TO THE TOP SURFACE OF THE CHIP, OR TO THE BOTTOM SURFACE OF THE HEATSINK. PLACE CHIP ON PCB AND TOP-SIDE HEATSINK ON CHIP. WITH A CUSTOM FIXTURE APPLY APPROX. 10 LBS LOAD TO THE TOP-SIDE HEATSINK AND THEN WAVE-SOLDER ALL PINS. REMOVE FIXTURE AND, WHILE SUPPORTING PCB, INSERT PLASTIC PUSH-PINS THROUGH HEATSINK AND PCB. (SELECT PROPER PUSH-PIN LENGTH FROM TABLE ON THIS DRAWING.)
3. CARE SHOULD BE TAKEN TO AVOID FULLY COMPRESSING THE PUSH-PIN SPRING DURING INSTALLATION AS THIS WOULD EXPOSE THE CHIP TO FORCES GREATER THAN THE RECOMMENDED LIMIT OF 3.1 LBF (13.8 N) PER PUSH-PIN.
4. RoHS COMPLIANT PER CST-0001 LATEST REVISION.

PUSH-PIN SELECTION

PUSH-PINS W/ SPRINGS (100/BAG)	COLOR	PCB THK NOMINAL RANGE	PCB THK MINIMUM	PCB THK MAXIMUM
32434	WHITE	1.143 MM TO 1.422 MM [.045"] TO [.056"]	1.016 MM [.040"]	1.575 MM [.062"]
32435	BLACK	1.448 MM TO 2.311 MM [.057"] TO [.091"]	1.295 MM [.051"]	2.565 MM [.101"]
32436	BLUE	2.337 MM TO 3.023 MM [.092"] TO [.119"]	2.083 MM [.082"]	3.353 MM [.132"]
32437	GRAY	3.048 MM TO 3.607 MM [.120"] TO [.142"]	2.743 MM [.108"]	3.988 MM [.157"]

HEATSINK SELECTION

	HEATSINK TYPE	P/N HEATSINK ONLY	P/N HEATSINK W/ TIM ONLY	P/N HEATSINK, TIM AND GROUND TAB	P/N HEATSINK W/GROUND TAB ONLY
SOLDERING METHOD (SEE NOTE 2)	-	2(B) WITH VICOR 40325 THERMAL GEL	2(A) HAND SOLDER ONLY	2(A) HAND SOLDER ONLY	2(B) WITH VICOR 40325 THERMAL GEL
2223	XF 11MM	39966	40488	40138	40478
	LF 11MM	39965	40489	40142	40479
3623	XF 11MM	39968	40490	40139	40480
	LF 11MM	39967	40491	40143	40481

DRAWN BY	DATE	VICOR	SWD
Robert Wasik	7/22/2013	APP DWG, CHIP PUSHPIN TOPSIDE HS, 3623, 2223	

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE : INCH / [MM]
TOLERANCES ARE:
DECIMALS X.XX [X.X] = ±0.01 [0.25]
X.XXX [X.XX] = ±0.005 [0.127]
ANGLES ±1°

THIRD ANGLE PROJECTION

DO NOT SCALE DRAWING

SIZE	CAGE CODE	DWG NO	REV
D	67131	40112	1

SCALE 2:1 SHEET 1 OF 1

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:
moschip.ru
moschip.ru_4
moschip.ru_6
moschip.ru_9